



グローバル企業・外資×ハイクラス転職

「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

情報機器の組込ソフトウェア設計職（プロジェクトマネージャー）

メーカーでの募集です。組み込み・制御系のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

メーカー

Job ID

1468006

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:20

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始 3ヶ月勤務後、就業...

Refreshed

May 10th, 2024 07:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School or Below

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2135709】

・同社のセンサー、通信関係製品の組込ソフトウェア設計・開発をご担当頂きます。

■業務内容

情報機器の組込ソフトウェア設計のプロジェクトマネージャーをご担当頂きます。
ソフトウェア開発領域の多様化による開発体制強化のための募集です。

■業務詳細

・自動販売機、センサ等の設計

・ AI設計、画像認識設計、クラウド（AWS）設計、波形解析アルゴリズム設計
・ UI・UXデザイン など

Required Skills

■必須条件 ・組込ソフトウェア設計・開発経験5年以上の方 （AI、画像認識、クラウド（AWS）、波形解析アルゴリズム、UI・UXデザイン など） ・OSレス、及び組み込みOS（μITRON/Linux/FreeRTOSのいずれか） においてソフトウェア全体構成から設計を経験している方 ■歓迎条件 ・サブスクリプションやクラウドに関する知識 ・ユーザ向けインターフェースに関する知識

Company Description

ご紹介時にご案内いたします